

報道関係者各位

2015年7月29日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

Intel 第6世代Coreプロセッサ「Skylake」対応の空冷CPUクーラー<sup>1</sup>  
メモリ干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計採用  
特許取得のVGF技術とフラップ形状のVEFフイン  
熱伝導効率に優れる4本の直径6mm銅製ヒートパイプ  
CPUヒートスプレッダに直接触れるダイレクトタッチ方式を採用  
優れた冷却性能を発揮するTCC熱伝導性コーティング  
T.B.Apollish PWMタイプの静音120mmファン搭載  
ENERMAX ETS-T40Fit Series ETS-T40F-BK

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、メモリ干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計採用、T.B.Apollish PWMタイプの静音120mmファン搭載、Intel 第6世代Coreプロセッサ「Skylake」に対応したサイドフロータイプの空冷CPUクーラー、ETS-T40Fit Series ETS-T40F-BKを2015年8月5日より、全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

## ◆ETS-T40F-BK

ETS-T40F-BKは、Intel 第6世代Coreプロセッサ「Skylake」に対応したサイドフロータイプの空冷CPUクーラーです。メモリ干渉を回避するスリム設計、特許を取得したVGA技術とフラップ形状のVEFフイン、熱伝導効率に優れる4本の直径6mm銅製ヒートパイプはダイレクトタッチ式を採用、冷却性能を高めて耐腐食性を向上させるTCC熱伝導性コーティング、T.B.Apollish PWMタイプの静音120mmファン搭載、優れた冷却性能と高い静音性を発揮します。



## ◆ETS-T40F-BK 製品特徴

### ・最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応

付属のユニバーサルブラケットを利用することで、最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応します。Intel LGA2011-V3/2011/1366/1156/1155/1150、AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

### ・メモリ干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計

メモリとの干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計を採用しています。優れた冷却性能を維持しながらヒートシンクを 42.5mm 厚に抑え、汎用性を高めています。

### ・特許を取得した VGF テクノロジの採用

52 枚のアルミニウムフィンすべてに特許を取得した VGF(Vortex generator flow)加工が施されています。ヒートパイプ背面の無風領域に空気を取り込むことで、ヒートシンク内のホットスポットを無くし冷却効果を高めます。

### ・フラップ形状、VEF を施した独自のフィン

フラップ形状、VEF(Vacuum Effect)を施した独自のフィンを採用しています。外側の空気をヒートシンクに取り込むための最適な気流を作り出します。

### ・HDT(ヒートパイプ ダイレクト タッチ)の採用

ベースとフィンを繋ぐパイプ部分は、直径 6mm × 4 本が CPU コアに直接触するダイレクトタッチ式を採用しています。熱伝導率に優れる銅を CPU と直に接触させることにより強力に冷却します。

### ・優れた冷却性能を発揮する TCC 热伝導性コーティング

ヒートパイプと放熱フィンには、熱伝導性に優れる塗装コーティング技術 TCC(Thermal Conductive Coating)が施されています。ENERMAX のラボの実験結果では、無塗装と TCC 塗装の冷却比較実験において最大 13% の冷却性能を発揮、圧倒的な熱伝導効率により冷却性能を高め、経年劣化によるヒートシンクの腐食を防止します。

### ・T.B.Apollish PWM タイプ静音 120mm ファン搭載

T.B.Apollish PWM タイプの静音 120mm ファンを搭載しています。独自のツイスターべアリング設計で優れた冷却性能と、高い静音性を実現、最小回転数 800rpm～最大回転数 1800rpm まで対応します

### ・CPU グリス Dow Corning TC-5121 付属

高い熱伝導率を実現する Dow Corning 製 CPU グリス、TC-5121 を付属しています。高い熱伝導率と冷却性能を実現する CPU グリスです。

## ◆ETS-T40F-BK スペック

型番	ETS-T40F-BK
JAN	4713157721921
サイズ	W126mm × D67.9mm × H161.7mm ※ヒートパイプの突起、付属ファンを含みます
重量	約 460g

		※ファンを含む
ヒートパイプ	素材	銅
	本数	4 本
	直径	6mm
ベース	素材	アルミニウム
フィン	素材	アルミニウム
ファン	サイズ	120×120×25mm
	コネクタ	4 ピン
	ペアリング	ツイスターべアリング
	LED	Circular Type Blue LED
	機能	PWM
	回転数	800～1800rpm
	エアフロー	33.26～75.98CFM
	静圧	0.97～2.28mmH2O
	音響ノイズ	16～26dBA
対応 CPU ソケット	Intel LGA2011-V3	Intel Core i7
	Intel LGA2011	Intel Core i7
	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1151	--
	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7
	AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/ FM2+	AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron
	保証	1 年
付属品	1 × ユニバーサル バックプレート 4 × ポジションスクリュ 4 × スタンドオフ	

	1×Intel マウンティングプレート 1×AMD マウンティングプレート 8×AMD マウンティングプレートスクリュ 4×スプリングスクリュ 4×Intel LGA2011 スクリュ 1×プレッシャーマウンティングプレート 1×サーマルグリス 2×ファンブラケット 4×ブラケットスクリュ 4×バイブルレーションアブソーピングパッド 1×取扱説明書
パッケージサイズ	W160mm × D125mm × H185mm
パッケージ重量	約 960g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

ETS-T40F-BK

### ◆発売日

2015年8月5日

### ◆店頭予想売価

5,980円前後(税抜)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/ets-t40f-bk/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/07/ETS-T40Fit.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<b>読者からのお問い合わせ先:</b> 株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:support@links.co.jp">support@links.co.jp</a>	<b>報道関係のお問い合わせ先:</b> 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:pr@links.co.jp">pr@links.co.jp</a>
--	--